Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16343415
ID verze:	17595703
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.08.2021 14:25:16
Zveřejňující subjekt:	České vysoké učení technické v Praze (p83j9ee)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pavla.cizkova@fjfi.cvut.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	České vysoké učení technické v Praze
IČO:	68407700
Datová schránka:	p83j9ee
Adresa:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16000 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Výroba chipů v technologii X-FAB SOI CMOS 180nm v rámci plnění projektu Operačního programu EU - Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd CAAS (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778)
Datum uzavření:	30.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	OBV-1410210213
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	
Hodnota v cizí měně:	33 516,00 EUR

Smluvní strany:

Název:	IMEC.vzw
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	Kapeldreef 75, LEUVEN, BEL
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

C_01_OBJ_1410210213_10135_210830_141929_49790653.pdf

64.09 kB, 30.08.2021 14:26:05

26df912ca24b18fb40cd38ba6948ff8e1e9f68d6d35c6adb84fcaa1b267d77a8

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17595703